RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

NOV 1 2 2004

PAT-NO:

JP404100533A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04100533 A

TITLE:

VACUUM CONTAINER

PUBN-DATE:

April 2, 1992

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

MARUYAMA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02217609

APPL-DATE: August 18, 1990

INT-CL (IPC): B01J003/03, C09K003/10 , C22C019/03

US-CL-CURRENT: 118/733

ABSTRACT:

PURPOSE: To repeatedly use one seal material by forming the seal material interposed between a lid body and a vacuum container main body from a shape memory alloy and providing a heater heating the seal material to the transition temp. thereof or higher to restore the same to its original shape.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer is inserted in a treatment chamber la from a taking in and out port 2 in such a state that a door 3 is opened and, thereafter, the door 3 is closed. A seal material 11 composed of a shape

memory alloy is preheated before the door 3 is closed to be set to an initial state. when the door 3 is closed to clamp the seal material to a main body 1 by a clamping member, the seal material 3 is deformed so as to collapse between the door 3 and the main body 1. By this method, high airtightness like a usual metal seal can be obtained. After the completion of etching treatment, the door 3 is opened and the semiconductor wafer is taken out. When the door 3 is opened, the seal material 11 is in a deformed state at about room temp. but, by heating the door 3 to 70° C or higher by the heater 13 built in the door 3, the seal material 11 is restored to its original shape before deformation.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

@日本国特許庁(JP)

①特許出頭公開

® 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-100533

®Int. Cl. *

建別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)4月2日

B 01 J C 09 K C 22 C 3/03 3/10 19/03

2102-4G 9159-4H Q A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称 直空容器

> 顧 平2-217609 创特

平2(1990)8月18日 田田

丸 山 ⑦発 蚏 者

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 香地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

三麥電機株式会社 の出 頭 人・

東京都千代田区丸の内 2 丁目 2番3号

弁理士 大岩 増雄

外2名

1. 発明の名称

真空容易

2. 特許請求の疑問

被処理物の出し入れ口を開闢する置体を促えた 真空容器において、前記董件と真空容器本件との 間に介益されるシール材を形状記憶合金によって 形成すると共に、このシール材を転移温度以上に 加熱して復元させるヒータを設けたことを特徴と する真空容弱.

1. 発明の詳細な以明

(産業上の利用分野)

本売明は被処理物の出し入れ口を関請する単体 を備えた真空容器に関し、勢に蓋律用シール材の **構造に崩するものである。**

「健康の技術」

従来のこの様の真空容器としては、例えば半導 体記位換波を整造する際に使用するエッテングチ ャンパーかある。このエッチングチャンパーを無 3回によって取明する。

第3回は従来のエッチングチャンパーの気略視 成を示す前國國である。同國において、1はエッ チングチャンパーの本体で、この本体1は内部に 処理實1aが設けられ、一側部にはこの処理変! ■に対して半導体ウエハ(因示せず)を出し人れ するための出し入れ口?が閉口されている。

3 は前記出し入れ口 2 を閉閉するための単体と しての頭で、この瞬3は本体)に接踵自在に支持 されている。4は何記録3と本件1との間の尿間 から気体が環境するのを防ぐためのシール材で、 このシールは1としては、ふっ素系ゴムによって 形成された0リングが使用されている。そして、 このシール付1は前紀辞3に保持されており、罪 3をポルト (恩永せず) 等の縁時部材によって木 休1に固定して出し入れ口2を重いだ時に、本件 1の何面に圧倒されるように構成されている。

5 は本体 1 内の気体を排出するための排気装置 て、排気管 6 を介して本体】の処理変しュに連進 されている。なお、7は鮓気管 6 を開閉するため のパルブである。

特閒平4-100533(2)

このように構成された使来のエッチングチャンパーでは、蘇3を開いて半導体ウエハモ本体1の 処理室1 m内に挿入し、乗3を閉じて辞気装置5 によって処理室1 m内を採圧させる。この状態で エッチングガスが供給される。エッチング終了後 は、節気装置5によってエッチングガスを静出さ せてから罪3を開き、エッテング処理の終了した 半導体ウエハを本体1外へ取り出す。

[桑切が解決しようとする異題]

しかるに、このように請成された従来のロックチャンパーでは、乗3のシール材(として気を使用しているため、ようのゴムを使用している。このゴムを使用して、このガーに対してあった。これができないができない。これははないのは、耐いというできない。これははないのは、できない。これははなり、関手をことができない。

おいて前記第3図で説明したものと同一もしくは 同等節材については、周一祚号を付し詳細な説明 は省略する。これ方の図において、11は本件1 と思うとの間の気密を保持するためのシール材で、 このシール材11は形状記憶合金からなり、断面 鳥円形の円環状に形成されている。そして、この シール材ししは、肌るにおける本体しと対向する 部分に形成された電状の回導12内に装着されて 保持されており、取りを本体1に固定して出し入 れ口2を研密した時に、本体1の側面に圧接され るように構成されている。このシール材11を形 脱する形状記憶合金としては、例えばチタンとニ ッケルの合金が採用されており、ある転移温度以 下で変形させても転移温度以上に加熱すれば元の 形状に関すことができる。この転移温度は、チタ ンーニッケル合金の場合、その返合比を変えるこ とによって、~」80℃~100℃程度まで顕発 することができる。本実施例では転移温度が70 でになるように合金の消合比を調整したものを使 用した.

(麒麟を解決するための手段)

本発明に係る真空容器は、董体と真空容器本体との間に介証されるシール材を形状記憶合金によって形成すると共に、このシール材を伝修温度以上に加熱して復元させるヒータを設けたものである。

(作 用)

董体を実定容器本体に締め付けることにより形状配像合金製シール材が変形して気倒が保持され、 董体を聞いた時にヒータで前記シール材を加熱することによって、シール材は素形前の形状に復元 する。

(実施研)

以下、本発明の一実施例を第1図(a) ~(d) によって詳細に説明する。

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の戦略構成を示す財団関で、両図(a) は膝を閉める前の初期状態、両図(b) は蘇を閉めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。これらの図に

1 3 は前記シール材 1 1 を転移温度以上に加熱 するためのヒーターで、このヒーター 1 3 は扉 3 に内置されている。

次に、このように構成された真空容器の動作に ついて級明する。先ず、群3を開けた状態で出し 入れ口2から半導体ウエハを処理室12内に挿入 し、豚3を閉じる。シール材11は、麻3を閉じ る前に予め加熱して第1國(11) に示すように初頭 状態にしてむく。跳るを励じて締結節材によって 本体1に終付けると、シール材11は第1回(b) に示すように、乗ると本体1との間で潰れるよう に空形する。これによって、遺常のメタルシール のように高い気雷性を得ることができる。半導体 ウエハのエッチング処理終了後、雌3を開いて牛 原体ウェハを本体1外へ取り出す。 贈るを聞ける と、資温程度ではシール対11は第1回(e) ビ示 すように実形したままであるが、鼻3に内限され たヒーター13により刷3の温度を70℃以上に 上げることによって、シール材11は舞1図(d) に示すように元の変形前の形状に復元する。

特關平 4-100533 (3)

したがって、本発明に係る其望容器では、エッチングガスの感影響を受けることの少ないシール 材11を繰り返し使用することができ、しかも罪 3を反復して簡明しても、その修定高い気密性が のよれる。

なお、本実施例ではシール材!1老新面円形を

チング装置に応用した場合、従来のゴム型のシール材を用いた時のようなエッチングガスによる影響で展文がなくなる関係から、耐久性に優れかつ 発露の少ないエッチング装置を得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

性を高めることができる。

第1回(a) ~(d) は本発明に係る真空容易の限略構成を栄す断節図で、同図(a) は縁を閉める前の初期状態、同図(b) は縁を閉めた状態、同図(c) は処理後に縁を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。第2回は断回に少なを呈する円環状に形成されたシールはの他の実施例を示す解視図、第1回は往来のエッチングチャンパーの機時構成を示す断関図である。

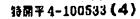
- 1・・・・本体、2・・・瞬、しし・・・・シール材、ĺ 3・・・・ヒーター。

化 臣 人 县 均 雄

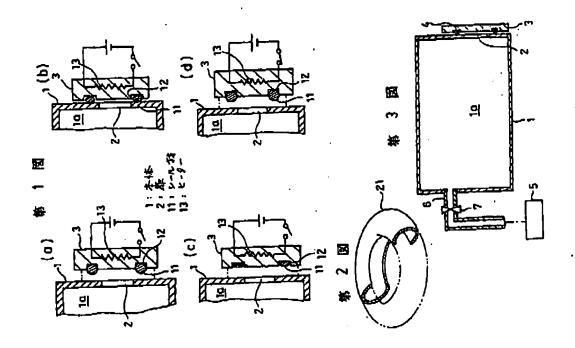
また、本実施例では実空容易としてエッチング チャンパーを例示したが、本発明はこのような限 定にとらわれることなく、随間する調を有する其 空容器であれば、どのような容器であっても通用 することができる。

(発明の効果)

1. 0 (A 1. 0.00)



1.10



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.